This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

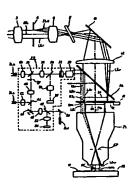
As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

WPI

- TI Projection exposure apparatus e.g. for use with stepper for successively exposing patterns of masks on resist layer of semiconductor wafers uses mask structure having window for passage of alignment light on to alignment mark on substrate
- AB J02102517 Permanent magnet comprises a resin compsn. where a W-type ferrite having the stoichiometric compsn. of formula MA2(2+)Fe(3+)O27, where M = Ba, Sr or Pb; A(2+) = Fe, Zn, Cu, Ni, Mn and/or Mg, is mixed with 5-50wt.% thermoplastic resin.
 - USE/ADVANTAGE Resin compsn. with high magnetic force can be produced without deteriorating the injection moulding capacity and the strength of the obtd. mould. The compsn. gives a permanent magnet with good magnetic characteristics having magnetic force higher than that of the permanent magnet produced from M-type ferrite. (Dwg.0/0)
- PN JP2102517 A 19900416 DW199021 002pp
 - US5734478 A 19980331 DW199820 G01B11/00 053pp
- PR JP19880256479 19881012; JP19880270315 19881026; JP19880288254 19881115
- PA (NIKR) NIKON CORP
- IN MAGOME N; MIZUTANI H; NISHI K
- MC S02-A03B4 U11-C04B2 U11-C04E1
- DC P84 S02 U11
- IC G01B11/00 ;G03F9/00 ;H01L21/02
- AN 1990-160513 [21]

PAJ

- TI PROJECTION ALIGNER
- AB PURPOSE: To enable an alignment using alignment illumination light in wavelength different from that of exposure light to be made by using the color aberration of a projection optical system.
 - CONSTITUTION: The title projection exposure device is provided with alignment illumination optical systems lLa-lLc to illuminate an alignment mark WM1 provided on a sensing substrate in a specific positional relation to a transferred region with the light in the second wavelength different from that in the first wavelength region as well as a mark detection optical system to detect any optical data obtained from the alignment mark WM1 through a projection optical system PL. In such a constitution, the alignment in TTR(through the reticle) mode or TTL (through the lens) mode is made using the color aberration of the projection optical system. Consequently, the alignment mark WM1 on the sensing substrate can be prevented from being illuminated with exposure light in case of exposure. Through these procedures, the alignment using any light in wavelength different from that in the exposure light can be made without breaking a wafer mark.
- PN JP2102517 A 19900416
- PD 1990-04-16
- ABD 19900705
- ABV 014312
- AP JP19880256479 19881012
- GR E0948
- PA NIKON CORP
- IN UMAGOME NOBUTAKA; others: 01
- I H01L21/027 ;G03F9/00



<First Page Image>

⑪特許出願公開

母公開特許公報(A) 平2-102517

验别配号

庁内整理 号

49公開 平成2年(1990)4月16日

H 01 L 21/027 G 03 F 9/00

Н 6908-2Н

H 01 L 21/30

311 M

審査請求 未請求 請求項の鼓 2 (全19頁)

母発明の名称 投影報光装置

②特 顧 昭63-256479

②出 顧 昭63(1988)10月12日

@発明者 馬込 伸 黄

東京都品川区西大井1丁目6番3号 株式会社ニコン大井

製作所內

 東京都品川区西大井1丁目6番3号 株式会社ニコン大井

製作所内

勿出 願 人 株式会社ニコン

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

砂代 理 人 弁理士 渡辺 隆男

明 # 1

1. 急明の名称

投影館先装置

2. 特許請求の範囲

(i) 電光すべき所定のパターン領域を有するマスクを第1の波長域の光で展明する露光用層明光学系と、接第1の波長域の光のもとで前記パターン領域の像を感応基板上の所定の被転写領域に結像技能する投影光学系とを備えた装置において、

前記被転写領域と一定の位置関係で前記感応基 板に設けられたアライメントマークを、前記派』 の波長域と異なる第2の波長域の光で展明するア ライメント用展明光学系と:

前記第1の被長城で先の服明のもとで前紀アライメントマークの像が前記技能光学系により前記マスク側に投影されるべき第1の空間位置に対して、前記技能光学系の提野内で所定問題だけ離れた第2の空間位置を進る光を受光するように配置され、前記第2の被長城の先の解明により前記アライメントマークから生じた光情報を、前記技能

光学系を介して検出するマーク検出光学系とを開 え、

前記第1の空間位置と第2の空間位置との間隔を、前記投影光学系の前記第2の波長域における 色収差量に対応させたことを特徴とする投影解光 等層。

(2) 前記マスクは前記パターン領域の周辺部に 連光体を有し、

前記アライメントマークは、前記マスクのパターン領域の像を前記感応基級の被転写領域に位置合わせして開光するとき、前記マスクの選光体によって選光される位置に形成することを特徴とする領求項第1項に記載の装置。

3. 発明の評細な説明

(産業上の利用分野)

本免別は半導体電子等の製造に用いられる投影型構光装置に関し、 にステップアンドリピート 方式でレクチル(マスク)のパターンをウェハの レジスト層へ順次露光していくステッパーに関す るものである。

(健康の技術)

この種 装置は、レチクルに形成された問題パ ターンの位を投影光学系を介してウェハ等の感光 基板上の複数の被転写領域(ショット領域)に次 »に露光していくものであり、ウェハは2次元に スチッピング移動ができるウェハステージに整置。 される。この場合、ウェハ上の1つのショット領 量と四島パターンの投影像とは、2次元的に±Q 2 μm以下の特度で正確に重ね合わせる必要があ る。そのため、レチクルの国路パターン領域とウ ュハ上の各ショット領域とは、直接、又は間接的 に位置合わせ(アライメント)される。このアラ イメントは、ほとんどのステッパーの場合、自動 化が進んであり、様々の方式が採用されている。 そのうち、高い特定が得られるものとしては、ス ルーザレンズ(TTL)方式、又はスルーザレチ クル(TTR)方式が主流となっている。

ここでTTL方式とは、実質的に投影光学系の みを介してウェハ上のアライメントマークを検出 する光学系(アライメント系)の配置のことを意

このため上記①、②の従来技術に開示されているように、実用的なTTR方式のアライメント系では、レチクル上のマーク、ウェハ上のマークを 観明する光(レーザビームによるスポット、マ は 均一観明光)の波長は、露光光とほぼ一致さなかいまた。また、従来の投影路光装置のなかには、例えば第14回(A)に示すように、長メコルの波長メモとアライメント用闡明光の波長メコ

映し、TTR方式とはレチクルと投影光 系の両 方を介してウェハ上のアライメントマークとレチ クル上のアライメントマークとを検出する光 系 (アライメント系) 配置のことを意味する。

TTし方式は実質的にウェハのアライメントマークのみを検出するため、そのアライメント系の検出中心とレチクルとの位置関係を予め正確に計測し、その計測値を基準としてウェハマークの検出位置を規定する必要がある。これに対してTTR方式は、ウェハとレチクルの各アライメントマークを関時、あるいは直接に検出するため、レチクルとウェハ(又はショット領域)の位置合わせは直接達成される。

使って、レチクルとウェハの理想的なアライメント方式は、TTR方式であると言える。このようなTTR方式のアライメント系をもつ投影路先装置は、例えば①特別昭57-138134号公権、②特別昭57-142612号公権等に関示されている。

ところで、この種のステッパーの多くは1/5、

とをずらしておき、この2つの波長に対してあるりは 連補正された投影と対象に投影光路(レチクルル係を建設 はアライメント時に投影光路(レチクルル係を建設 ハの間)内にレチクル、の共投間時にはものは でで収録したがあれて、のの機正レンズを配置したを提案した。 させる方式、等を採用することを提案したよう が最近にされた投影レンズの表別では、したよう が最近にされた投影として、のの観点が関いた。 が最近にされた投影として、のの観点が関いた。 が成立したといった欠点をも方式で、のでは、からには、 でいった欠点をもつ。

このような欠点があるにもかかわらず、露光光 と異なる被長のアライメント用照明光を用いる利 点は、アライメント時にウェハマークの領域を理 っているレジスト層を感光させない (又は感光さ せにくい)こともさることながら、アライメント 用限明光、又はウェハマークからの反射光が露光 先の場合のようにレジスト層に吸収されにくいこと、従ってウェハマークからの反射光 光量変化が少なく光電信号のS/N比が安定していることにある。

そこで、課光光と異なる被長の非感光性 アライメント用難明光を用いて、確正レンズを使うことなくTTR方式のアライメントが可能な投影レンズの一例が®特別昭62-215230号公報に開示されている。この投影レンズの色収差特性は第14回(B)のように3次曲線となり、短被長側の福祉を解光光の被長メeに合わせ、長波長側の等クロス点をアライメント用類明光の被長メaに合わせることで、投影解光時の性能を維持するための条件を疑知させることができる。

さらに、投影レンズは従来のままで、非感光性のアライメント用離明光を用いて、補正レンズを使うことなくTTR方式のアライメントを行なう他の方式の一例が、②特問昭63-153820 号公権に関示されている。この方式は、アライメント用離明光をレーザビームのスポット光として、 レチクルの上方より間 する形式において、始上 色収差に対応した光軸方向に離れた 2 点の夫々に スポット光を同時に結像するように 2 焦点化素子 を設けたもので る。

(発明が解決しようとする問題点)

上記①、② 健康装置においては、非感光性のアライメント用間明光でウェハ上のマークを検出するため、先の①、②の健療技術における問題点はほとんど解決できる。しかしながら③の健康技術に関示されている投影レンズでは、専ら軸上色収差の検正を目的としており、倍率色収差もそれと同等に検正されることを前提と中々より高いものが要求されるため、軸上色収差と信率色収差の同かを補正した投影レンズを設計し、それを安定に製造することは、極めて困難なことである。

また③の健康技術のように、投影レンズの軸上 色収度に対してアライメント用ビームの2 焦点化 で対応する場合は、一方のスポット先がレチクル 上のアライメントマークを離射したときに生じる

光情報と、もう一方のスポット光がウェハ上のマークを繋射したときに生じる光情報とのスポット 走査位置における気生位置から、レチクルとウェ ハのずれを検出するため、投影レンズに倍率色収 差がそのまま残っていると、その色収差によって アライメント誤差が生じることがあった。従って のの従来技術の場合も、その投影レンズは倍率色 収差についてはある範囲内に補正しておく必要が あり、投影レンズの製造を困難なものにしていた。

さらに、上記®、③の従来技術によれば、いずれもTTR方式であるため、レチクル上のマークは国路パターン領域の極近傍に設け、ウェハ上のマークはショット領域の極近傍(例えばストリートライン内)に設け、アライメント位置と解光位置とを一致させたダイ・パイ・ダイ(D/D)アライメント法が容易に採用できる。

しかしこの場合、ウェハ上のマークをアライチントする時には、レジストの患光は起らないものの、露光時にはレチクル上のマークの像がウェハ 上のマーク部分のレジストを感光させることにな る。その結果現在後にプロセスを過すと、そのマークが破壊されてしまうことになり、次の房のレテクルとのアライメントにそのマークを使うことができないといった問題点がある。

本発明は、このような問題点に膨みてなされたもので、ダイ・パイ・ダイ・アライメント法を採用したとしてもウェハマークを破壊せずに、מ光 光以外の被長の光を使ったアライメントが可能であって、さらに投影光学系の設計、製造が容易な投影発学系の設計、製造が容易な投影発光鏡置を得ることを目的とする。

(問題点を解決する為の手段)

そこで本発明では、既光光等の第1被長の光に 対しては、マスク(レチクル)のパターンが密応 基板(ウェハ)上に最適な結像性能で解光される ように、ほぼ無収差に補正され、アライメント等 展明光等の第2被長の光に対しては、予め定めた 値以上の倍率色収差(機の色収差)、あるいは輸 上色収差(縦の色収差)をもつような投影光学系 を用いるようにする。この投影光学系は同片テレ セントリック系が望ましいが、像側(ウェハ側) のみをテレセントリック系としたものでもよい。 そして感応基板上のショット領域に付除して設け られたアライメントマークを第2被長の先で展明 するアライメント用照明光学系を設け、こ 照明 によってアライメントマークから生じた光情報を 投影光 系を介してマスク側で検出するマーク検 出光学系を設ける。

触AX。と平行である。

さて、路光光の被長のもとでは、ウェハW上の 触外の点A。からの先束し、は投影レンズ系Pし も介してレチクルRの下面(パターン面)の点A 。に結像する。ところが点A。からの光楽し』の 波長が諸先先と異なっていると、投影レンズ系P Lの色収益によって、光束し。は点人。と異なる 点A。に結復する。点A。とA。のずれには、投 影レンズ系Pしの視野内における模方向のずれと、 光軸AX。に沿った縦方側のずれとがあり、横方 肉のずれ量を倍率色収差量△Y、疑方向のずれ量 を軸上色収差量なしと呼んでいる。ここで先束し 。の主光線のうちウェハW側を主光線しAwとし、 レチクルR側を主先舗LArとすると、レチクル 観での倍率色収差量AYは、主光線LErとLA 『の様ずれである。一般に投影レンズ系PLは光 輸AX。を中心に点対称であるため、倍率色収差 は光輪AX。を中心とした放射方向の模ずれとし て規定される。さらにレチクル側の倍率色収集量 ΔΥは、ウェハ側では投影レンズ系PLの伯率分

(作用)

本発明においては、投影光学系のもつ色収差を利用してTTR方式(又はTTL方式)のアライメントを行なう構成としたため、アライメント後の解光時に感応基板上 アライメントマークが発光で期明されることを防止することが可能となった。このことは特にD/Dアライメント法を利用する際に、極めて大きな利点である。

だけ細小され、例えば倍率が1/5であると、ウェハ側の倍率色収差量はΔΥ/5になる。一方、ウェハ側での軸上色収差は倍率の2乗分だけレチクル側に対し縮小され、ΔL/25になる。

ここで色収差置 A Y をある値以上に適当にクルR と、レチクルR 上の点点。と、レチクルR 上の点点を比較的大きく点への光度し。が適る点。そこでウェクルR 上の充立とができる。そこでウェクルR 上の点とのが表がし、レチクルR 上の面積は、レチクルR 上の面積は、ロックに発光である。そのでは、ロックに発光である。そのでは、ロックに発光では、ロックに発光では、ロックに発光がほとんどない、以上の単波長のレーゲーム等を騒射する。

さらに、マーク検出光学系をその検出中心(ア ライメント用対物レンズの光軸等)が主光線しA rとほぼ一致するように配置すると、ウェハW上 のアライメントマークからの光束し』はレチクル R AA。の窓を通して検出することができ、レ ナクルRとウェハWと アライメントが可能とな a.

そして例えばレチクルR上 窓(点人。)とウェハW上のアライメントマーク(点人。)とが正しく整合した後レチクルRに露光光を照射すると、レテジルRの透過窓の開光光による投影像は、ウェハW上心点人。からムソノ5だけずれた位置に結構され、レチクルRの点人。に形成した減光体の投影像は、ウェハW上のアライメントマークを置う位置に結集される。

従って、信率色収集量ムソモレチクルRの透明 窓の大きさ、遮光体の寸法、ウェハWのアライメ ットマークの大きさ等に関連して、ある値以上に 設定しておくと、アライメットマークを保護する ことができる。

ロイックミラー14は露光用限明光|Leの被損 (g線、1線、294mm等)はほぼ90%以上透 遠させ、照明光1Leよりも長い被損(例えば5 30mm以上)はほぼ90%以上反射させる特性を 存する。

さて、レチクルプラインド4によるレチクルR 上の観明領域(Aは、レチクルRのパターン領域 PAと、このパターン領域PAの福近傍に形成されたアライメント用の透明窓RS」とを合む範囲の大きさに設定されている。レチクルRの窓RS」の光輪AX。に対して反対側(レチクル周辺側)には、速光部LS」がクロム暗等で形成され、さらにその外側には、レチクルRを位置決めするためのレチクルアライメントマークRM。が形成される。

このレチクルアライメントマークRM。は、レチクルR パターン領域PAの大きさが取わっても常に一定の位置に設けられるとともに、レチクルプラインド4による解明領域IAの外側に位置するように配置されている。このようなレチクル

(宝监例)

第1回、第3回は本登明 第1 宮施側による 技能型解光装置の構成を示す因である。第1個に おいて、第2回に示した部分と興等のも には異 じゅうを付してある。第1回で、水路放電灯(又 はXo-Haランプ)、あるいはエキシマレーザ 先還からの親先先はレンズ系2を介して可意観戦 視野絞り(レテクルプラインド)もを均一な麗皮 分布で驚視する。レチタルプラインドもはレチタ ルR上の重明領域を任金の大るる、単位に従来す る間口を有し、ブラインドもを通った得え用難明 光!しゃはレンズ系も、石英物の平行平観る、以 射もラー10色介して主コンデンサーレンズ系し 2に入計する。コンデンサーレンズ系12を射出 した展明先ししゅは、その上先端が充輪AX。と 平行な主党論しBrとなって、党帥AX。に対し ても5.に新投されたダイクロイックしうーしも を通り、レナクルRを繋針する。

ここでレチクルプラインドもはレチタルRのパ ターツ国と共役(結束関係)に配置され、ダイク

Rはレチクルステージ16に保持され、レチクルステージ16はレチクルRのパターン領域PAの中心点が光輸AX。と一致するようにレチタルRを散動させて位置決めを行なう。レチクルRのパターン領域PAの像PA'は、同片テレセントリックな位形レンズ系PLによってウェハW上の1つのショット領域に重ね合わせて投影される。ウェハWには、ショット領域と一定の位置関係で経過サイン内)の位置にアライメントマークWM、が単成されている。

このアライメントマークWM」は、レチクルRのパターン領域PAの投影像PA」と、露光すべきウェハW上のショット領域とを正確に重ね合わせたとき、露光光の破長のもとでは、レチクルRの源光部分しる。と結像関係になるように配置されている。従って、マークWM」とショット領域との関には、レチクルRの「RS」、投影像が入り込むだけの余白が取られている。

角、ウェハWはステップアンドリピート方式で 構光されるため、X、Y方向に接着に 2 次元移動

する干燥計付きウェハスナージしまに保持される。 さて、ウェベW上、マータWM、を放出するT TR方式 アライメント系をOは、最先先よりも 長い彼長 光をダイクロイックミラーしゅで反射 させてレチタルR「窓RS」へ供給するとともに、 寒RS, を送ってダイクロイックミラー14で反 針したマータ甲は、からの先を受光するように配 置され、展理的には観点技術ので観点されたもの と同じである。アライメント系20の先端の対象 レンズ30は、その先輪が窓R3、を選るアライ メント元素(非磁光性)の主光線レスト(又はレ 人口)と一致するように、ダイタロイックミラー 14を適る露光光の光路外(限中左側)に太平に 配置される。従って、対勢シンズ30は爬光動作 中においても、男先用限明光!しゅを達えするこ となく、ウェハW上のマータWM」を常時輸出し 続けることができる。

さて、本実施例では投影レンズ系Pしの信率色 収益量ムYを、ある値以上に確保しておく関係で、 輸上色収益量ムしも比較的大きな値になってしま

プリックも8、レンズ系も6を通ってスキャナー ミラーももで温声される。このスキャナーミラー 44の無れ顆点は、レンズ系40、35によるり レー系を介して2焦点君子32の位置、すなわち 対勢レンズ30の前側焦点層と共役になるように 設定される。この2焦点電子3.2と対衡レンズ3 0によって、個向走走されたほぼ平行な産業組光 のピーム!しょは、第7回に示されているように、 **備洗成分(常光線18mと異常光線18m)のち** がいによって異なるパワーを受け、対衡レンズ3 0 の光輪方向に離れた 2 つの回 P w 、 P r 内の夫 々にスポット先SPw、SPァとして給機する。 2.熱点素子33は何Pw、Pェの間隔が、投幣レ ンズ系PLのレナタル例での軸上色収差量ムしと ほぼ等しくなるように設計されている。使って、 間PェモレチタルR パターン国 窓RS、に合 わせると、もう一方 国Pロは投影レンズ系PL そ介してウェハW 曳傷と共役になる。こ ため スポット先SPrは寒RS」を走走し、スポット

えSPャ 投影レンズ系Pしにより耳的色された

う。そこで観象技術 に関系されている と頭ね に、アライメント系20には、テレセントリック な対勢レンズ30 前側無点性(地図)に位置数 物質(木品、方解石等)による2歳点量子32を 受ける。こ アライメント系をOは、少なくとも 3種間 異なったマーク検出方式が可能であり、 それに対応するように承が構成されている。その 第1の放出方式はレナタルRの虫RS、とゥュハ WのマークWM、モレーザピームのスリット状の スポット先で産金し、窓R3。、マークWM、か らの光質機を光電検出する方式である。そのため の系は、レーザピーム(例えば絵品5 8 0 so以 上)しじに、ミラー50、ピームスプリック48、 レンズ系16、スキャナーミラー11、レンズ系 40、1ラー(可動式、又はピームスプリック) 38、レンズ系36、8無点君子32、対物レン ズ30、レンズ系58、及び光電検出路54で構 凍される。レーザピーム l しょはAェイオンレー **ザ光湖等からピームエクスパング、シリンドリカ** ルレンズ等を介してミラー50に達し、ピームス

スポット先は、ウェハW上のマークWM、を走査 することになる。

さて窓RS。(アライメントマーク)とマーク WMiの夫々からの先情報は、異び対衡レンズ3 0、2集点常子32、レンズ系36、40、スキ ャナーミラーリリを介して元の光路をもどり、ピ ームスプリッタ48で反射され、光電検出路54 に達する。この光程検出器54は、レンズ系46、 る?によるレリー系によってスキャナーミラー! 4の無れ原点と共役に配置された空間フィルター と、その空間フィルターを透過した0次光(正反 射光)以外の関係、敵風光を受光する受光索子と で構成される。この空間フィルターは、対勢レン ズ30の段間焦点器(2焦点素子32の位置)が 投影レンズ系PLの瞳BPと共投になっているこ とから、結局、地BPとも共役な関係になってい る。従って受え君子からは、各スポット光が窓R S.、マークWM、を開射したときの超折、粒乱 光の光量に応じたレベル 光電性号が得られる。

また第2 マーク検出方式は、より簡単な復復

第方式であって、そのため 系はピーム!しょと 同じ被長に定められた競明先!しょ、レンズ系 6 0、3 6、ピームスプリック3 4、2 焦点素子 3 2、対物レンズ 3 0、レンズ系 5 6、及び C C D 等 議像素子 8 で構成される。

最後に、第3のマーク検出方式は、ウェハW上のマークWM! を8次元的な広がりをもつ国折格 子パターンにし、この格子パターンの柚子配列方

ところでレチクルRの周辺に設けたレチクルア
ライメントマータRM。は、このマークRM。の
中心を適り、光袖人ズ。と平行な主光線LBrが
アライメント系 8 0 の対象レンズ 3 0 の光袖と一
致するように、対称レンズ 3 0、2 無点君子 3 2 等の一部を、豊底方向に移動させれば容易に検出
することもできる。ただし、レテクルアライメントマークRM。は、装置の基準位置に補密にアライメントする必要があるので、別の専用の顕微鏡や光電検出路等を固定配置しておく方がよい。

ただし、アライメント系を 0 によって、TTR方式のD/Dアライメント法を実行する場合は、レチクルによってパターン領域 P A の大きさが設わることがあり、これにともなって、レチクル R の窓 R S I 、 選光部分 L S I の位置も変化する。使って少なくとも対象レンズ 3 0 と 2 焦点 第 1 図中で以図内 上下方向に可動な構成にし、さらにマーク配置の自由度を上げるため低間と強度な方向にも可動な一成にするとよい。

向に互いに異なる角度で開いた2つの可干値性 ピームを開時に投射し、柚子パターンの上に干燥 縞を平行に作り、こ 干油縞に対する柚子パター ン ずれ(柚子配列方向 ずれ)を検出する方式 である。そ ため 茶は、ピームーしょと同じ彼 美 2本のピーム!Lb、レンズ系62、ミラー、 又はピームスプリッタ48、レンズ系40、もご ー38、レンズ系36、2焦点電子32、対勢レ ンズ30年で構成される。その際の受光系は特に 閏承しないが、投影レンズ系 P L の艙 B P と共役 に受法案子を設ければよい。 2 木のピームー Lb は、光路の途中の関IPにおいて、光輪を挟んで 対称的な機会角度をもって交わるほぼ平行な光度 になるように定められる。面IPはレチクルRの 窓RS。、ウェハWの夏間の夫々と共役になって いる。ウェハWの間折格子パターンからの干渉光 は、主光線LAw、LARに沿って光輪上を進み、 その強皮を光電検出することによって、干渉絡と 四折柚子パターンとの相対的な位置関係が検出で 8 8.

また第1回では、1ヶ所のマークを検出するア ライメント系20しか示していないが、実際には 2ヶ所以上のマークを検出できるように、例えば 第3回に示すような構成にすることが望ましい。 第3因は、レチクルR、ダイクロイックモラーし 4、及び3つのアライメント系の各対動レンズ3 0 x 、3 0 y 、3 0 g の配置を示す斜視図である。 ここで先輪AX。はレチクルRの中心RCを違り、 この中心RCからX方向とY方向の夫々に離れた パターン領域周辺の3ヶ所には窓RS,、RS。 、RS。が設けられている。そして各窓RS。、 RS』、RS』の外側には遮光部分しS』、LS ε、LS。が形成され、これらはパターン領域を 囲む一定幅の抑制の違先帯LSBと一体になって いる。また違先帯LSBの外側の3ヶ所にはレチ クルアライメントマークRM, 、RM, 、RM, が形成される。

さて、3つのアライメント系の各対制レンズ3 0 x、30 y、30 fの先端にはミラーM:、M a、M:が対制レンズと一体に配置され、各対物 レンズ30x、30y、30gは、X-Z平田と 平行な光始AX,、AX,、AX,となるように 配置される。

そして、対物レンズ30ェとミラーM,は一体 に、2方向(光輪AX。に沿った方向)とX方向 とに平行移動し、対勢レンズ30ァとミラーM。 の組と対衡レンズ30gとミラーM。の組も、そ れぞれ独立にX方向と2方向に平行移動するよう に構成される。尚、第3因では対勢レンズ30g、 30g、30gのみしか承していないが、それぞ れ2無点震子も一体に設けられており、 2 焦点震 子以降(アライメント用願明光禪何)はアフォー カル系になっている。さらに、3つのミラーM。、 Mı、Mı bダイクロイックミラーliの下凹の 空間に入り込まないように配置されている。この ように各対物レンズ30ェ、30y、30gの先 端にミラーM;、M;、M;を設けておくと、レ ナクルRのパターン領域PAの大きさ、変化、す なわち各窓RS,、RS。、RS。のレチクル中 心RCに対する位置変化に対応して、各対動レン

次に本実施例の動作を第4回、第5回、第6回 を参照して説明する。第4団は2層目以降の重ね 合わせ露光に使われるレチクルRのパクーン形状 及びパターン配置を示し、第5回はウェハW上に 予め形成された複数のショット領域(例えば1層 目)のうちの1つの領域SAを示すものである。 第5回において、1つのショット領域SAの周囲 4 辺には、通常50~100 m 程度の48のスト リートラインSTLが形成される。このストリー トラインSTLはウェハW上のチップを切り出す 壁の切りしろであって、ここに回路パターンの一 部がはみ出して形成されることはない。そこでシ ■ットは城SAの1層目の形成の皺に、ストリー トラインSTL内で、ショット中心SCを過るY 軸と平行な線上と、中心SCを通りX軸と平行な 線上の夫々に、マークWM,、WM,をいっしょ に形成しておく。マークWM』、WM』は、本実 施例の場合ショット領域SAに近接して設けるの ではなく、ストリートライン内でショット領域S

Aの境界から、倍率色収差量なY/5に対応した

ズ30 x、30 y、30 がによる観察位置 移動 量が空間的に干渉せず、比較的大きく取れる利点 がある。

値だけ難して設けておく。ここでマークWM。は X方向の位置検出に使われ、マークWM。はY方 肉の位置検出に使われる。

一方、第4関に示すように、このショット傾対 SAに重ね合わせ霧光されるレチクルRには、シ ョット領線SAに対して上下、左右が反転した5 倍のパターン領域PA、遮光帯LSB、レチクル アライメントマークRM: 、RM。、RM。が形 成される。窓RS,はレチクル中心RCを通りY 軸と平行な線上でパターン領域PAに近接して設 けられ、窓RS。は中心RCを通りX輪と平行な 線上で、パターン領域PAに近接して設けられる。 本実施例では、遠光帯LSBの帽をウェハW上の ストリートラインSTLの幅(30~100μ m)の5倍以上の値に設定し、レチクルプライン ド4による龍明領域IAは、ウェハW上で1つの ショット領域SAとそれを取り囲む4辺のストリ ートラインSTLとモカパーする大きさに設定さ れる。従って服明領域1Aの内側であって遮光器 LSB内に形成されたパターン(透明部)は、ゥ

ュハW上 ストリートラインSTL内に投影解光される。

角、この道光 LSBのなかで、窓RS, の外 例の遮光部分しら、と、窓RS。の外側の遮光部 分しる。とが、ウェハW上のマークWMI、WM a 保護を行なう。また遮光等LSB内の窓RS ı、RS』の近くには、新たなウェハマークを転 写するためのマークパクーン (5倍) WMa、W Mbも形成されている。このマークパターンWM a、WMbは、ウェハW上のマークWM,、WM » と重ならない位置であって、パターン領域PA から信率色収差ΔΥに対応した距離だけ離れてい れば、ストリートラインSTL内のどこに設けて もよい。舞たなウェハマークを転写しないときは、 マークパターンWMa、WMbが不要(途先体の ままにしておく)であることは言うまでもない。 またテストパターンをウェハW上(特にストリー トライン内)に打ち込む場合は、遮光帯LSBの 爲にテストパターンTPも形成しておけばよい。 さてこのようなレチクルRとショット領域SA

状であり、X方向に窓RS」を検切る程度の基値 で移動する。窓RS」は姫形状に形成され、スポ ット先SPと平行な時間のエッジE,、E。(ク ロム層のエッジ)がアライメントに使われる。ま たウェハ上のマークWM,はスポット先SPと平 行な複数本(ここでは7本)の直線状パターンか ら成り、各直線状パターンのスポット光SPと平 行なエッジBa、Bbがアライメントに使われる。 スポット先SPが走査を行なうと、その走査位置 に応じて光電検出器54は、スポット先SPェと 窓RS」のエッジE」、E。とが一致した時点で ピークとなるような第6図(B)の信号途形と、 スポット兄SPwとマークWM。のエッジBa、 E b とが一致したときにピークとなるような第6 図(C)の信号被形とを出力する。不図示の信号 処理系は、第6図(B)の信号波形からエッジE 」、E・の×方向の中点Xェを求め、次に第6図 (C)の信号波形からマークWM。全体のX方向 中点Xwを求め、XrとXwのずれ量Δェを求 める。典、先電抽出路54からの信号が第6回

ときアライメントするにあたって、まずウェハス ナージ18をステッピングさせて、ショット中心 3 C とレチクル中心R C とをほぼ一致させる。 こ の場合、ウェハWのグローパルアライメントが不 図示のオフ・アクシスウェハ類破損等により正し く行なわれているも、とすると、中心3 C とR C の位置ずれはウェハW上で±1 μ m 以下である。 使ってウェハW上の2ヶ所のマークW M i、W M は、レチクルRの窓R S i、R S iの夫々を追 して観察できる位置にくる。

次に、アライメント系20によって、窓RS。とマークWM。のアライメント、及び窓RS。とマークWM。のアライメントを実行する。この際、アライメント系20の第1の検出方式、すなわち2歳点化されたスポット光SPr、SPw(第7回参照)の走差によってアライメントするものとすると、例えば第6回のような光電信号が得られる。第8回(A)はスポット光SP、窓RS。、マークWM」の関係を示し、スポット光SP(SPr、SPw)はY方向に細長く体びたスリット

(B)、(C)のように窓RS」とマークWM」とで分離できるのは、スポット光SPr、SPwの個光方向が互いに異なっていることと、スポット光SPr、SPwが比較的大きく光軸方向に離れていることによって、窓RS」(エッジE」、E。)からの光情報とマークWM」からの光情報とを個光ピームスプリッタでS/N比よく分離検出できるからである。

以上のような動作は、窓RS。とマークWM。によるY方向のアライメントについても同時に実行される。こうしてレテクルRとショット領域SAとのずれ並ムxが求められると、ウェハステージ18、又はレチクルステージ16を微動させて、中点XrとXwとを一致させる。この中点Xr、Xwの検出は環次繰り返し実行され、中点Xr、Xwのずれ量が所定の許容範囲(例えば±0.06μm)内に入った時点で露光用限明光学系を介して限明領域IA内に露光光が限射される。

本実施例では、従来技術図と同様のダイクロイックミラー14を設けたため、君光動作中もマー

クWM。(WM。)と窓RS。(RS。)の位置ずれを常時検出し、そのずれが許容範囲内にあるようにレチクルステージ16、又はウェハステージ18をフィードパック制御することが可能である。こ ため、解光動作中に生じ得る不要な無動による像プレがなく、極めて高額度な重ね合わせが達成される。

ところで、この成光動作のとき、レチクルRの窓RSI、RSIはレチクルプラインド4の順明領域IA内にあるため、ウェハW上に投影されるが、その各投影像RSI、RSIは第5回に示すようにマークWMI、WMIとショット領域SAとの間のストリートラインSTL上に位置する。そして各マークWMI、WMI(マーク形成領域)はレチクルRの遮光部分LSI、LSIによってそれぞれ遮光され、成光は行なわれない。

また新たなウェハマークのパターンWMa、WMbの像WMa'、WMb'は、それぞれマークWM,、WM。の関りの位置に形成される。TP'はテストパターンTPの投影像である。

2 と光電検出器 5 4 の関等に、傾斜可能な平行平 低ガラスを設け、テレセン誘発の補正量に応じて 光束を確内で横方向にシフトさせればよい。

以上本実施例では、投影レンズ系PLの輸上色収差 ALに対してはアライメント系 2 0 内の 2 焦点素子 3 2 で対応するため、投影レンズ系 PLは、ある値以上の倍率色収差 A Y を積極的に確保した設計で作ることができ、設計、製造とも極めて容易になる。また、アライメント用配明光の波長のもとで、投影レンズ系 PLの で 2 と で 3 と で 3 と で 3 と で 3 と で 3 と で 4 と で 3 と で 3 と で 3 と で 4 と で 3 と で 4 と で 3 と で 3 と で 3 と で 4 と で 3 と で 3 と で 3 と で 4 と で 3 と で 3 と で 3 と で 4 と で 3 と

商、第1図の露光用限明系の光路中に示した石 英板8は、レチクルプラインド4の像がダイクロ イックミラー14の影響によってレチクルR上で 機シフトするのを補正するためのものでもあるが、 石英級8の光輪AX。に対する角度を調整可能に しておくと、プラインド4のレチクルR上での関

また、アライメント系20の他の検出方式(提供電子58による保護事、2つのビーム!しらによる干渉縞を用いた様子検出)を使っても全く同様の効果が得られる。

さらに、この種の投影レンズ系Pしでは、露光 光による解像力、像質を最良にするため、露光光 の波長以外の光をアライメントに用いると、第2 図に示した主光線しAr、又はしAwが光輪AX 。に対して平行からずれる誤差、所限テレセン 接を生じることもある。このテレセン誤差は、ア ライメント系20内の光電検出路54に速する光 情報の模すれになるため、それを補正する必要が ある。そのためには、第1図中において、スキャ ナーミラー44とレンズ系46の間、レンズ系5

口像(服明領域IA)の位置を微動させることも できる。

さらに、第1図のように、レチクルRの上方に ダイクロイックミラー14を設けた場合は、アライメント系20によるマーク検出位置がレチクル Rの中心になってもよく、このためレチクルRに 2~4個の同一回路パターンをもつマルチ・ダイ・レチクルのパターン領域内部のストリートライン相当領域に窓RSを設けてもよい。

さて、斜8回は第2回に示した原理図に対応したものであるが、第2回のときと異なるのは、ア
ライメント用限明光(露光光に対して長い波長)
のもとで生ずる投影レンズ系PLの信率色収差ム
Yの方向が逆になる点である。すなわち、点A。
が、点A。の外側の点A。に結像することである。
このように倍率色収差ムYの発生方向は、投影レンズ系PLのレンズ構成、レンズ素子の材質、順
明光の波長の遊択等によってどちらにも生じ得る。

第9図(A)、(B)は第8図のような投影レンズ系PLを有するステッパーの他のアライメン

ト系の方式を示す第2の実施例で って、第9回 (人) は使来と同様にレチクルRの宝RSのすぐ 上方に小さなもう一Mを配置した系を示す。もう ーMはアライメント系の光輪AX。を直角に折り 曲げ、窓RSから 先情報と、窓RSを達ったり ュハマークからの光 報とを対衡レンズ30、2 焦点常子32へ導びく。本実施例では、信率色収 豊量∆Yに対応して、レチクルRの煮RS内に額 9図(B)のように専用のレチクルマークRェm を設ける。レチクルマークRamは遠光体であり、 その中心に露光光によって規定される主光線しB rが通る。窓RS内でマークRsmの下半分は透 明都とされ、そこに主光雄しスッが過るように定 められている。ウェハマークの投影レンズ系PL による像Wsm'は、窓RSの透明部を通り、レ チクルRの上方空間の面Pwに結伍する。

使って、2 焦点素子32を介して操作素子等で 窓R3全体を拡大観察すると、レチクルマークR mとウェハマーク像Wsm'とは、通像視野内 でΔΥだけ離れて同時に検出される。そこでマー クR s mとマークはW s m'との技ずれを調像信号に基づいて流出することで、TTR方式のアライメントができる。その後、ミラーMを過避させて指元を行なうと、レチクルマークR s mの投影像は、ウェハマークW s m の上に正確に重ね合わされることになり、マークW s m は保度される。

本実施例は、倍率色収益量ΔYが比較的小さい 特に有利であり、レチクルマーク自体がウェハマ ークに対する速光体になるため、意RSが小さく て済むといった利点もある。

第10回(A)、(B)は本党等の第3の実施例によるマーク配置を示すもので、第10回(A)はウェハW上でX方向に並んだ3つのショット領域SAL、SAC、SAFの配置を示す。第10回(A)において、各ショット領域のXトリートライン上と、下側のストリートライン上には、ウェハマークWM。、WM。は砂まっトのよっと、左右のマークWM。、WM。はショット中心SCを通るx他上に

設けられるため、第6図(A)のようなマーク構造だと、ストリートライン上に関りのショット領域SAI、SAIに付随したマーク(WMi、WMi)と平行に並んでしまい、ストリートラインの幅以上の余裕が必要となってしまう。

すなわち、ショット領域SAcの左側のストリートラインについてみてみると、ショット領域SAcに付随したマークWM。とショット領域SALに付随したマークWM。との2つが専有する幅と、レチクルR上の窓RS。、RS。の各像RS。、RS。の各像RS。、RS。が専有する幅との合計値が必要となる。このためマークWM。、WM。の各形成領域の幅を30μm、定RS。、RS。の像RS。、RS。の値を35μm、値率色収差量ΔYを35μm 固度に設定すると、ストリートラインの幅として130μm以上は必要となる。

そこで少しでもストリートライン帽を狭くする ため、ストリートライン内に形成される2つのマ ークWM。、WM。を、第10回(B)に示すよ うにそれぞれ4本の直線状パターンMPL、MP 「そ交互にY方向に配列したものにする。ここで 4本の直線状パターンMP & は、着目するショット 領域SAcの左側に付随して形成され、4本の 直線状パターンMP r は着目するショット領域S Acの右側に付随して形成される。このようにすると、ストリートライン内でのマーク形成領域の 専有面積は、第6図(A)の場合とほどパター ンMP & 、MP r をもつレチクルを使ってウェハ W上に露光を行なうとき、X方向のステッピンク ピッチは、第10図(A)に示すように、マーク WM。とWM。の距離STPと同じにしておけば

またマークWM』、WM』の検出の際、シェット領域SAcをアライメントしているときは、左のマークWM。内の4本の直線状パターンMP & と、右のマークWM。内の4本の直線状パターンMP r とを、光電信号上の波形から弁別して検出すればよい。

これらマークWM。、WM。はY方向には大き

くできることから、第10回(B)の各値線状パ ターンMP2、MPrはY方向に入れ子状態にして、さらに本数を、すことができる。

以上、本実施例によれば、ストリートライン上に投けるマークWM。、WM。を、1つのマーク専有領域内に共存させることができる。で、ストリートラインの領は100mm程度に押えられるといった利点がある。尚、本実施例では第2団に示した投影レンズ系PLを使用するものとしたので、ウェハW上の各マークWM。、WM。とショット領域SAとの間に、窓RS。、RS。の各投影像RS。、RS。の各投影像RS。、RS。

ところが、第8回に示した投影レンズ系PLを使うときは、信率色収益の発生方向が反転するので、第11回に示すように左右のマークWM』、WM』はストリートライン上で個別に分け、左右の窓RS』、RS』を開じ位置に投影するようにするとよい。すなわち、第11回でショット領域SA8の右側のマークWM』はショット領域SAcに近いところに形成し、

ショット領域SAcの左側のマークWM。はショット領域SALに近いところに形成し、そしてマークWM。とWM。の間の共進位置に窓の投影像RS。'とRS。'が解光されるようにする。この場合、ショット中心SCを進るx値上に約30μm値のマークWM。、WM。が2つ並び、さらに約35μm値の投影像RS。'、RS。'が1つ並れため、ストリートラインの値は約95μmあればよいことになる。

ところで以上の説明では、ウェハW上のマーク WMI、WMI、WMIがレチクルR上の選先部 分しS、LS。、LS。によって離光中に進光 されている必要があり、窓RS」、RS』、RS » の各体がマークWM』、WM』、WM』と重な らない程度の倍率色収益量が必要である。ところ が倍率色収差量は、役影レンズ系の視野内で光輪 AX。を零として、像高点が変化すると、それに 応じて絶対量も変化する。このことはレチクルR のパターン領域PAの大きさがデバイスサイズに よって変わる際に耐難になる。そこで第12回に より、そのことを説明する。第1.2 関は投影レン ズ系Pしで超り得る代表的な3つの倍率色収益特 性CV、、CV。、CV。を模式的に変わしたグ ラフである。第12國で機能は像高位置(光輪か らの距離)を変わし、像高点Pmは視野領域の量 外周点を変わす。

第12回中、色収差量ΔΥmはウェハW上のマークWMの形成領域 大きさ、窓RSの大きさ等に基づいて定まる必要最小限の値であり、色収差

量がAYmより小さい像高点では、窓の像RS'の投影によりウェハW上のマークWMの保護が不可能であることを意味する。

特性CV:は、像高点P。で△Ym以上になっ た後、最大△Ym+dslの収差量の極値となり、 像高点Pmで再び収差量ΔYm程度になっている。 特性CVaは、像高点Pa(Pa>Pa)でAY n以上になってから極値は s 2 となり、その後、 急激に低下して復高点ド。で△Ym以下となり、 さらに復高点アロでは収差の方向が反転している。 そして特性CV。は、像高Pmに向けて収差量が 単隣に増加し、像高点P。(P。>F。)でAY m以上になった後、像高点Fmでは最大の収差量 (ΔYm+d = 3) となる。ここでレチクルRの 芝RS (又はウェハのマークWM) の最大の後基 点がP。までであるとすると、マーク保理が可能 な最小マーク位置は、各 性CV, 、CV, 、C V。の順に復高点P。、P。、P。となり、特性 CV」の場合に、マーク位置変化、すなわちパタ ーン領域PA(ショット領域SA)のサイズ変化

により大きく対応できることになる。

ところが 性CV』は像高点P』からP』にかけて収益量が大きく変化するため、像高点P』でのカークWMと窓RSとの模ずれ間が大きの間隔では、このではなること、選先部分LSの幅を広げざるを少しまない。 選先部分LSの幅を広げざるを少しまない。 変をしたいまたレナクルRSとはマークWMとのは置関係を変化にさせて設計しており得る。これに対して特性CV』の場合とくはは、100mから増加する収益量はは32(は32)に変した。 の個をに対して特性CV』の場合とくに対して特性CV』の場合といいまた。 の場合とくに対してもの場合が可能である。

従って、マーク保護が可能で、広い像高範囲に 減ってTTR方式のアライメントが可能で、なお かつストリートラインの幅を狭くできる色収差特 性としては、像高点P。までを対称とするなら、 特性CV。が最も良い。ただし、この場合像高点

次に本発明の第4の実施例によるアライメント 方式を第13回を参麗して説明する。第13回に 現の式を第13回を参麗して説明する。第13回に 現の式を第10回を参麗して説明する。第13回に はなり、倍単の収益については十分に補正してのた り、軸上色収益のみが補正されていない。この人 の路光用限明光の波長のもとで規定された点人。 と点人。を結ぶ主光線しAw、LErと、点人。 とハント用照明光の波長のもとで規定された点人。 とA。を結び上入線としA、しままでの説明 とはば合致してしまう。 と同じ方法では、ウェハ上のマークを保護するこ とができない。

そこで、マーク保護の観点から、露光光のもとでウェハW上の点A」と共役なレチクルR上の点A」と共役なレチクルR上の点A」に、ウェハマークの形成領域を置う程度の違光部分LSを形成し、その近後に窓RSを設け、この窓RSにアライメント用限明光を斜めに当すようにする。すなわちアライメント系の対物レンズ30 前側焦点面(確EPと共役な面)内で、照明用のピームILc(又はILa)が個心して

P。より外側の領域では、収差量が急激に A Y m 以下に位下するため、重早アライメントに使うこ とはできない。従って佐高点P。よりも外側でア ライメントを行なうことがあると点は、特性CV . または 性CV, とCV。の間の特性をもつ投 影レンズ系を使うことが望ましい。いずれにしろ、 最大像高点P四の約1/2よりも大きい復高で収 差量ムYのよりも大きな値で極値となる3次曲線 状の収益特性をもつ控影レンズ系を用いることが 望ましい。これに対して軸上色収差量なしは、ア ライメント系20に2歳点業子32を用いる場合 は、強高点によらず△しを中心にある範囲内に納 まっていればよい。その範囲は対物レンズ30の 焦点深度、対物レンズ30を通るアライメント用 腱明光の投影レンズ系PLの瞳EPにおける大き さ (屋明光度の閉口数)等によって決まる。この ような股針は比較的容易である。

また2歳点常子32を使わない場合は、輸上色 収差のみを、例えば第12図中の像高点Paまで の間で補正してほぼ零にしておけばよい。

通るようにする。このようにすると、対物レンズズ 30の光輪は、レチクルRと重直な主光線しBrと平行に配置できるとともに、ピーム!してのきると平行に配置できるとを斜めに過すことがの光輪しAr'は、投影レンズ系PLの地位を含む平面内で傾けると、アライメンシーの地位でする。それが必要であり、イメント調差が発生する。その主光線しAr'は投影レンズ系Pしの地Brとなる。では対し、ウェハWと投影レンズ系Pしの地では、また観明所のピーム!しては確己Pで中心からずれた傾端を過る。

さて、ウェハマーク(点A」)からの光情報の うち、主光線LAw'に沿って逆遊する光は、投 影レンズ系PLを介して窓RSを通り、空間中の ウェハ共役面Pw内の点A。で結像し、ここにウ ェハマークの暗視野像が形成されることになる。 この光情報は再び主光線LAr'に沿って逆道し、 対物レンズ30まで戻る。対物レンズ30がチレセントリックで、後側線点面が関Pw、又はレチクルRのパターン面、あるいはその中間にある場合、ピームーしこの確共役団近伊で 主光線は、対物レンズ30 光線とほぼ平行にすることができる。使ってウェペマークからの光 報 うち主光線し入 r'に沿って戻ってくる光の主光線は、対物レンズ30の後の2線点景子32を違った後、光線とほぼ平行になる。もちろん、窓R3からの光情報も、対物レンズ30、2線点景子32を介して検出される。

本実施例の場合、アライメント用電明光の主光 傾(LAr')を傾けておくことで、模ずれした 位置関係にあるウェハマーク(点Ar)と窓RS とを同時に検出することができ、TTR方式のア ライメントが実行できる。しかも露光被長のもと で、ウェハマーク(点Ar)はレチクルRの遮光 部分LS(Ar)と共役であるから、開様にマーク保護が可能である。またウェハW上の点Arに 形成するマークを、光輪AX。に向って数小4子

う。これは先にも述べたように、窓RS、ウェハマークWMの位置が、レチクルRのパターン領域 PAの大きさ変化によって変わるときは、はなは だ不都合である。

そこで2 熊点素子3 2 の機能を、第15回(B)に示した光学系で達成するようにし、2 熊点の間隔を可変にするようにする。

まずスキャナーミラー44で個向されたほぼ平 行なピーム1Lcは、偏光ピームスプリッタ P B S i で P 個先と S 個先のピームはレンントを C の B S i で 反射した S 個先のピームはレンストル C i を A で P B S i を D に スポット状 O として なり、レンズ系 C i を 介して F び 平行 たとなり、 S 個先 ピームス ジック P B S i を 透過する。スプリック P B S i を 透過する。スプリック P B S i を がらの P 個先のピームは ミラー M i で 反射され、レチック P B S i を 透過して i な で 反射され、レチック P B S i を i を f に で C が S i を f に で C が S i を f に で C が S i を f に で C が S i を f に で C が S i を f に で C が S i を f に で C が S i を f に で C が S i を f に で C が S i を f に で C が S i を f に で C が S i を f に で C が S i を f に C が 要素を配列した関抗核子パターンとし、これをスポット先で定要する場合は、主光線LAw!の仮 きを関係核子パターンからの2次以上の関係先の 関係角に合わせておくとよい。

次に本発明の第5 実施例を第15回(A)、 (B) も参照して説明する。第15回(A)は投 影レンズ系PLの輸上色収差特性を位置をパラメ ータとして食わした一例であり、各実施例で述べ た投影レンズ系PLの場合、理想的には特性CV • のように像高点によらず一定ムし。であること が望ましい。ただし、実際には許存銀頭士aょか あり、この韓国内であれば2魚点煮子32によっ て十分対応できる。ところが、第13回のように 倍率色収差を確正した投影レンズ系では、回路に 軸上色収差量を一定に保つことが難しい場合が多 い。その場合、軸上色収差の特性はCV。のよう になり、中心と最外周点Pnとのほぼ中間の位置 点下。で、色収差量ALが範囲±するがはずれ、 像が大きくなるにつれて、色収差量ΔLも2 焦点 常子32で対応できない祖皮に大きくなってしま

ここでもラーM。と対物レンズ30は一体の可動部A。として排成され、ミラー4とスプリッタ PBS。の関がアフェーカル系になっている。

さて、アライメントの際に、レチクルR上の窓 RS(ウェハマークWM)の位置が像高上で変化 すると、可動部A。。は矢印のように駆動系100 によって移動される。このとき延動系100内には、例えば第15図(A)の一性CV。が予め記憶されていて、移動後の協高点に対応した軸上色収差量 Δ L に関連した値を挟み出す。そして、その値に基づいて平行平板ガラスHV。の原みを変化させる。これによって、5億光のビームがスポット先として結像する国Pwを上下に11正することができる。

以上本実施例によれば、輸上色収差量なし。が 係高点に応じて大きく変化する場合でも、TTR 方式のアライメントが全く関係に実行できる。

また本発明の各実施例では、ピーム企業方式の TTRアライメントについて説明したが、例えば 第1回中に示したスキャナーミラー44を介意では、 静止したピーム1LcをレチクルRの窓上へは からウェハW上に投射し、ウェハW上に静止スポット光を開射する。そしてこのスポット光に対す で、カニハマークWMが移動するようにウェハステージ18をスキャンしてマークWMを検出するようにして うにしてもよい。この場合は、レチクルRの窓R

従って、非常光波長の光で感応基板上のアライメントマークを検出することの利点が最大限に得られると同時に、何ら別の遮光部材を扱けなくとも、そのアライメントマークの保護が行なわれるといった利点が得られる。

4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明の第1の実施例による投影館先 装置の構成を示すのと、第2回は本発明で利用する 色収差の原理を説明する投影系を模式的に示す回。 第1回に示した装置のアライメントで図、第1回に示した装置のアライメントで の一部を示す斜視のレチクルのバターン形が、 ので計画ない。第1回のバターン形が、 を示すのショット領域の必定を示すい されるのは、第5回は第4回の必定を示すいの されるのは、第6回はチクルとの表示すの は、第6回は各発信号の放形を示す回。 第1の実施例で使われる2無点化の方法を説明する回、

第8回は本発明で利用する色収差の他の 性を 設明する図、第9図(A)は本発明の第2の実施 3からの光情性を検出しないTTL方式なので、 予めウェハステージ18上に設けられた基準マーク(フィデューシャルマーク)を用いて、静止スポット光 位置とレチクルRの窓RSの投影点の位置との関係を計測しておく必要がある。

さらに、各アライメント系は対物レンズ30を 介してアライメント用版明光をレチクルR、ウェハWへ照射するものとしたが、ウェハW上のマークWMは投影レンズ系PLを介さずに斜め方向から照明光を当てる構成にしても同様の効果が得られる。

(発男の効果)

以上本発明によれば、投影光学系の色々差を積極的に用いることによって、移光光と異なる液長のアライメント用離明光を使ったTTR(スルーザレテクル)、又はTTL(スルーザレンズ)方式のアライメントが可能であるとともに、移光中は感応基根(ウェハ)上のアライメントマークの形成領域をマスク(レチクル)そのもので非路光状態にすることができる。

例によるアライメント系の構成を示す図、第9図 (B) は第2の実施例に対過なアライメント系の構成を示す図、第10図(A)、第10図(B) は第3の実施例によるで平面図、第11図によるで、第11回図、第11回図、第11回図、第11回図、第11回図、第11回図に示す図、第13回は本発明の第4の実施例に示す図、第13回は本発明の第4の実施例に示す図、第13回(A)、第14回(B)は従来の投影レンズ 集2回(A)、第14回(B)は近来の投影レンズ

第15回(A)は投影視野内の像高点を関数と した軸上色収差特性の一例を示すグラフ、

第15回(B)は本発明の第5の実施例による アライメント系の一部の構成を示す図である。 (主要部分の符号の説明)

- 2、6…結伍レンズ系、4…レチクルブラインド、 12…主コンデンサーレンズ、
- 14…ダイクロイックミラー、
- 20…アライメント系、

30、30x、30y、30g…対物レンズ、

32…2旅点票子、54…光電検出器、

58…猫像業子、R…レチクル、

W…ウェハ、Pし…投影レンズ系、

PA…パターン領域、SA…ショット領域、

RS. RS. . RS. . RS.

…アライメント用の窓、

WM, 、WM, 、WM, …アライメントマーク、

LSB…建光带、

LS、LS,、LS,、LS,…渡光部分、

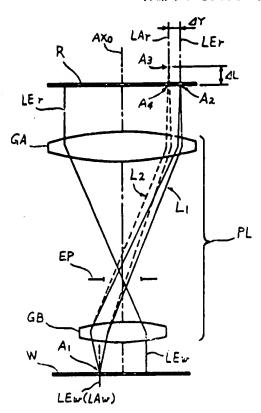
11.0 …爾光光、

ILa, iLb, ILc

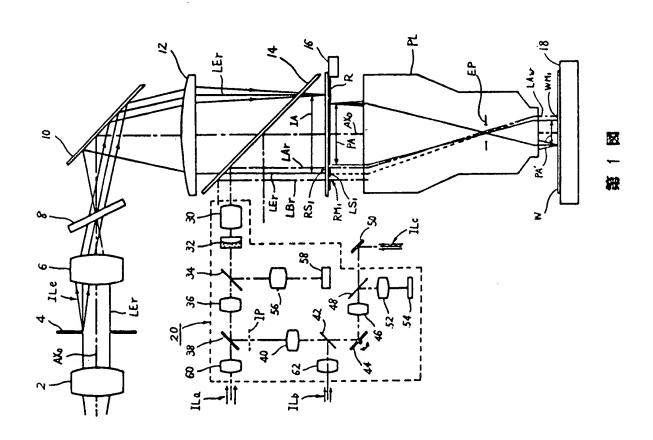
…アライメント用無明光、

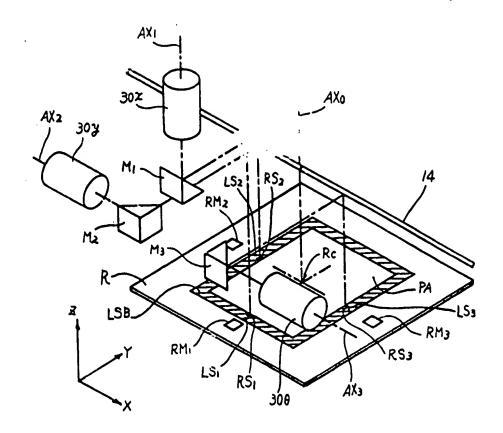
Δ Y ···伯率色収差量、Δ L ··· 帕上色収差量

出職人 株式会社 ニコン 代理人 波 辺 一能 男



第2図





図ら第

